

KBPC10/15/25 00...16 FP|WP

Single Phase Bridge Rectifier Einphasen-Brückengleichrichter

< 1.2 V $T_{imax} = 150$ °C

 $oldsymbol{\mathcal{G}}I_{\mathbb{S}}$

 $I_{FAV} = 10...25 A$

 $V_{RRM} = 50...1600 V$ $I_{FSM1} = 270/300 A$ ~ 1500 ns

Typische Anwendung

Stromversorgungen Standardausführung 1)

Besonderheit

V_{RRM} bis zu 1600 V

Isolierter Alu-Boden

Konfliktmineralien 1)

50/60 Hz Netzgleichrichtung,

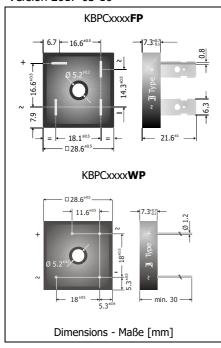
UL-anerkannt, Liste E175067

FP = Fast-on Anschlüsse 2,3)

WP = Drahtanschlüsse 3)

Konform zu RoHS, REACH,

Version 2017-03-16



Typical Application 50/60 Hz Mains Rectification, **Power Supplies** Commercial grade 1)

Features UL recognized, File E175067 V_{RRM} up to 1600 V $FP = Fast-on terminals^{2,3}$ WP = Wire terminals 3) Isolated aluminium baseplate Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1)

Mechanical Data 1)

Mechanische Daten 1) FP: 240 Packed in cardboard trays Verpackt in Einlagekartons WP: 160 Weight approx. Gewicht ca. 17 g Casting compound UL 94V-0 Vergussmasse Solder & assembly conditions 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen MSL N/A

Marking (e. g.) ~ 36 KBPC $^{10}_{15}$ 08 + Stempel (Bsp.)

Further available: KBPC25 00...10 I (Single Inline)

Ebenso erhältlich: KBPC35 00...16 FP|WP, KBPC50 00...12 FP

Maximum ratings 4) Grenzwerte 4)

Type Typ		Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V] 5)	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] 6)
KBPC10/15/2500FP	KBPC10/15/2500WP	35	50
KBPC10/15/2501FP	KBPC10/15/2501WP	70	100
KBPC10/15/2502FP	KBPC10/15/2502WP	140	200
KBPC10/15/2504FP	KBPC10/15/2504WP	280	400
KBPC10/15/2506FP	KBPC10/15/2506WP	420	600
KBPC10/15/2508FP	KBPC10/15/2508WP	560	800
KBPC10/15/2510FP	KBPC10/15/2510WP	700	1000
KBPC10/15/2512FP	KBPC10/15/2512WP	800	1200
KBPC10/15/2514FP	KBPC10/15/2514WP	900	1400
KBPC10/15/2516FP	KBPC10/15/2516WP	1000	1600

Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book

Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches

For 6.3mm (1/4") Fast-on connectors; alternatively, solder assembly possible Für 6.3mm Fast-on Steckverbinder; alternativ Lötmontage möglich

 $T_A = 25$ °C unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C wenn nicht anders angegeben

Solderable per MIL-STD-202, Method 208, terminal temperature not exceeding 260°C Lötbar gemäß MIL-STD-202, Methode 208, Temperatur der Anschlussdrähte nicht höher als 260°C

Eventual superimposed voltage peaks must not exceed V_{RRM} – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen V_{RRM} nicht überschreiten

Valid per diode – Gültig pro Diode

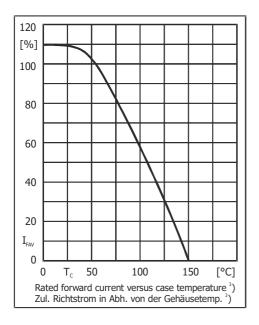


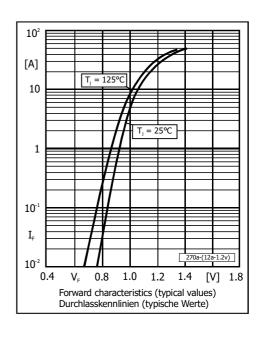
Maximum ratings 1) Grenzwerte 1)

3- /					<i>-</i>
Max. rectified output current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom am Brückenausgang		R-load	$T_{C} = 115^{\circ}C$ $T_{C} = 95^{\circ}C$ $T_{C} = 55^{\circ}C$	I _{FAV}	10 A 15 A 25 A
mit Kühlblech 300 cm ²		C-load	$T_C = 55^{\circ}C$	\mathbf{I}_{FAV}	20 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		f > 15 Hz	T _C = 55°C	I_{FRM}	60 A
Peak forward surge current (half sine-wave)	KBPC10/15/2500FP W KBPC10/15/2510		50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	270 A 300 A
Stoßstrom in Fluss-Richtung (Sinus-Halbwelle)	KBPC10/15/2512FP W KBPC10/15/2516		50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	200 A 220 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral t < 10 ms			t < 10 ms	i²t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur				$T_{\rm j}$ $T_{\rm S}$	-50+150°C -50+150°C
Admissible mounting torque Zulässiges Anzugsdrehmoment			10-32 UNF M5		18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm

CharacteristicsKennwerte

Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^{\circ}C$ $I_F = 12.5 A$	V _F	< 1.2 V ²)
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^{\circ}C$ $V_R = V_{RRM}$	\mathbf{I}_{R}	< 10 µA ²)
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			> 2500 V _{RMS} ³)
Reverse recovery time – Sperrverzug	$I_{\text{F}} = 0.5 \; \text{A} \; \text{through/\"uber} \; I_{\text{R}} = 1 \; \text{A to} \; I_{\text{R}} = 0.25 \; \text{A}$	t _{rr}	typ. 1500 ns ²)
Thermal resistance junction to case (per device) Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse (pro Bauteil)			< 2.0 K/W ³)





Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder oder <u>Internet</u>

 $T_A = 25$ °C unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C wenn nicht anders angegeben

² Valid per diode – Gültig pro Diode

^{3 &}quot;Case" designates metal baseplate – "Gehäuse" bezeichnet die metallische Bodenplatte